DIALOG(R) File 351: DERWENT WPI (c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008145575 **Image available**
WPI Acc No: 1990-032576/199005

XRAM Acc No: C90-014126 XRPX Acc No: N90-024935

Surface conduction type emission element for image display device - has electron emission part on which carbon coating is formed

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 1309242 A 19891213 JP 896042 A 19890117 199005 B

Priority Applications (No Type Date): JP 886977 A 19880118; JP 896042 A 19890117

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes JP 1309242 A 11

Abstract (Basic): JP 1309242 A

Element comprises a electron emission part on which carbon coating is formed.

The carbon coating comprises coating of up to 300 Angstroms thickness consisting of carbon or metal carbide or organic carbon. The element comprises an electron emission part consisting of combined particles of carbon particles and particles of other electron emission material. The carbon coating comprises organic carbon in which carbon/hydrogen ratio is at least 2. The image display device has at least one unit of the surface conduction type emission elements as electron source.

USE/ADVANTAGE - The surface conduction type emission element is used for the image display device. Image stability and life of the element are improved.

1/7

Title Terms: SURFACE; CONDUCTING; TYPE; EMIT; ELEMENT; IMAGE; DISPLAY; DEVICE; ELECTRON; EMIT; PART; CARBON; COATING; FORMING

Derwent Class: L03; U12; V05

International Patent Class (Additional): H01J-029/48; H01J-037/06

File Segment: CPI; EPI

٠.		

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

® 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-309242

⑤Int. Cl. 4

識別記号

庁内察理番号

❸公開 平成1年(1989)12月13日

H 01 J 37/06

Z-7013-5C 7442-5C

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全11頁)

の発明の名称 表面伝導形放出素子及びそれを用いた画像表示装置

②特 顧 平1-6042

②出 頤 平1(1989)1月17日

優先権主張 @昭63(1988)1月18日>日本(JP) ③特願 昭63-6977

加発 明 者 坂 野 嘉 和 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 @発 明 者 野 村 — és 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 金 子 @発 明 者 哲也 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 ⑫発 明 者 武 田 俊 彦 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

勿出 顧 人 キヤノン株式会社

四代 理 人 弁理士 豊田 善雄

1. 発明の名称

表面伝導形放出業子及びそれを用いた

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 電子放出部に炭素質被額が形成されているこ とを特徴とする表面伝媒形放出業子。
- (2) 炭素質被順が厚さ300 人以下の炭素又は金属 炭化物又は有機質炭素被債であることを特徴とす。 る請求項第1項の表面伝導形放出業子。
- (3) 炭素質の微粒子と他の電子放出材料の微粒子 の複合敵粒子によって電子放出部が形成されてい ることを特徴とする表面伝導形放出素子。
- (4) 炭素質が(炭素)/ (水素)の比が2以上の 有機質炭素であることを特徴とする額求項第1項 文は第3項の表面伝導形放出素子。
- (5) 請求項第1項ないし第3項のいずれかの表面 伝導 形放 出 素 子 を 、 一 又 は 二 以 上 、 電 子 課 と し て 有することを特徴とする国体表示数位。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、治陰極素子の一つである表記伝導形 放出業子及びそれを用いた個位表示装置に関する もので、特に電子放出性能、ひいては画像の安定 性及び昨命の向上に関する。

【従来の技術】

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる素子 として、例えば、エム・アイ・エリンソン (M. 1. Elinson)等によって発表された冷柱極景子が辺 られている【ラジオ エンジニアリング エレク トロン フィジィッス (Radio Eng. Electron. Phys.) 第 10卷 . 1290~ 1296頁 . 1965年] .

これは、 基板上に形成された小面積の深路に、 膜面に平行に電気を洗すことにより、粒子放出が 生ずる現象を利用するもので、一般には表面伝導 形放出常子と呼ばれている。

この表面伝導形放出素子としては、前記エリ ンソン等により発表された\$n0。(Sb)薄膜を用いた ものの他、 Au御銭によるもの [ジー・ディット

マー・スイン・ソリッド・フィルムス* (G. Dittmer: "Thin Solid Films") . 9 色、317 頁、(1972年) 】 . 1TO 薄顔によるもの【エム・ハートウェル・アンド・シー・ジー・フォンスタッド "アイ・イー・イー・イー・トランス・イー・ディー・コンフ" 【M. Hortvell and C. G. Fonstad: "1EEE Trans. ED Conf." 】 519 頁、(1975 年) 】、カーボン溶酸によるもの【荒木久他: "真空",第26巻,第1号,22頁。(1983 年) 】 などが報告されている。

これらの表面伝導形放出累子の典型的な累子構成を第7回に示す。同第7回において、1 3よび2は電気的接続を得る為の電極、3は電子放出材料で形成される薄膜、4は基板、5は電子放出部を示す。

世来、これらの表面伝導形放出素子に於ては、電子放出を行なり前にあらかじめフォーミングと呼ばれる通電加熱処理によって電子放出部を形成する。即ち、前記電镀1と電镀2の間に電圧を印加する事により、課該3に通電し、これにより発

生するジュール熱で薄膜3を扇所的に破壊。変形もしくは変質せしめ、電気的に高抵抗な状態にした電子放出部5を形成することにより電子放出機能を得ている。

上記覧気的に高抵抗な状態とは、薄額3の一部に 0.5 μm~5 μmの 型裂を有し、且つ 型裂内が所謂 場構造を有する不連続状態となっていることをいう。 島構造とは、一般に数十人から数 4mほの数粒子が蒸板4上にあり、各数粒子は空間的に不連続で電気的に連続な状態をいう。

表面伝導形放出素子は上述高抵抗不速載状態の電子放出部5を有する薄膜3に、電極1,2により電圧を印加し、電流を流すことにより、上記数粒子より電子を放出せしめるものである。

こうした表面伝導形放出素子は、真空条件下で放出電子を蛍光板で受けて発光させる個像表示装置への利用が試みられている。特に個像表示装置としては、近年、情報機器や家庭用TV受像器の分野で、得型で高精細、高輝度の視認性が良く、しかも信頼性の高いものが求められており、表面

伝導形放出業子はこのような個体表示装置を可能 にする電子源として期待されている。

[発明が解決しようとする課題]

ところで、我面伝導形放出ますいては、日本では、大きなでは、大きなでは、日本のでは

しかしながら、全製選工程を通して、表面には 形放出 素子間 題を 数格に 高度空状態に 維持し、かっ 表面 伝導 形 放出 素子 間 題を 長期に 直 って 高 及び 野 間 気 に 維持できる 製品 と するの は、 技 術 面 及び 手 跳 の 面 の の ずれから も 大 変 である。 この た め、 要面 伝 導形 放出 素 子 自 体 の 性 能に バ ラッキ を 生 別 やすく、また 画 像 表示装置に 利用した ときに 長期 に亘る安定した国像が得にくい問題がある。

本発明は、上記課題に指みてなされたもので、ガスに対する安定性に優れた表面伝導形放出素子及び、これを用いることによって、長期に亘って安定した國像が得られる長寿命の個像表示装数を後供することを目的とする。

[無題を解決するための手段]

上記ガスに対する安定性に優れた表面伝導形放出素子とするために、請求項第1項の発明においては、第1回 (a).(b) に示されるように、電子放出部5に炭素質被額6、を形成するという手段を関じているものである。また、請求項第3項の発明においては、第2回 (a).(b) に示されるように、炭素質材料の微粒子8と他の電子放出材料の微粒子7の複合微粒子によって電子放出部5を形成するという手段を調じているものである。

ます、 請求項第:項の発明について設明すると、 益板 4、 電極 1、 2 は、 後述の請求項第 3 項の発明と同様なものであるが、電子放出 断 5 に 炭素質液線 6 ° を形成したものとなっている。

本見明において電子放出部5を形成する電子放出材料は、ほぼする意味項第3項の発明で用いる非炭素質電子放出材料の他、炭素質の電子放出材料、例えば、皮素の他、TiC、ZrC、HfC、TaC、SiC、WC などの炭化物であってもよい。また本見明で用いる炭素質は後述の環球項第3項の見明におけるものと同様で、特に有機質皮素を用いる場合、被調化後の熱処理等でその(炭素)/(水素)比を顕璧することもできる。

類求項第1項の発明に係る表面伝導形放出業子を、その製法と共に更に説明する。

まず、洗浄された基板4上に、蒸煮もしくはスパッタ法、メッキ法等により電医1、2となる薄膜を形成する。次いでフォトリソグラフィーにより電子放出部5となる微小間隔を有する電極1、2に形成する。

次に電子放出材料の島状保造体を形成するが、その方法としては、フォーミングによる他、電子放出材料の微粒子で、を吹き付けて直接堆積する方法や微粒子で、を分散形成する方法、熱処理に

よる局所的な折出現象を利用する方法等が挙げられる。

フォーミング型素子を例にして説明すると、まず電子放出材料の薄膜3をパターン形成し、次いで電価材料をマスク点着した後、電極1、2間に電圧を印加して、露出している電子放出材料の存践3をジュール熱で局所的に破壊、変形、もしくは変質せしめることで電気的に高低抗な状態の電子放出部5を形成できる。

上記電子放出部5上に炭素質を被収下る。 その方法としては、炭素質を適当な溶剤に溶剤に させて、スピンコート 法等で随布乾燥をせたり、抵 抗加熱法やEB素者法のように炭素質を蒸発させなり 放着させたり、スパッタ法やブラズマ血合法など の乾式のコーティング法も適用でき、これらに よって炭素質を電子放出部上に液面をせることが できる。

次に、炭素質量額6°に高温熱処理を必要に応じて施す。この熱処理は、素子そのものを所定の温度にまで適宜加熱したり、面像表示結合の型造

上記世常質技蹟 6° の厚さは、炭素質が炭素又は全属炭化物の場合 389 人以下、特に 10~ 200 人が好ましく、炭素質が有機質炭素の場合 200 人以下、特に 50~ 100 人が好ましい。いずれの場合も該面厚が大き過ぎると放出電流量や効率が損われやすくなり、逆に小を過ぎると数面効果が得にくくなる。

次に、 頂水項第3項の発明について更に説明すると、 基本的には従来のものと同様で、 基板4上に電板1、 2を設け、この電板1、 2 間に電子放

出部5を形成したものであるが、本発明においては、電子放出部5が炭素質の微粒子6と他の電子放出材料(以下「非皮素質電子放出材料」という)の微粒子7の複合微粒子によって形成されている。

非炭素質電子放出材料は、非常に広い範囲におよび、炭素質以外であれば、造常の金属、半金属、半塚体といった塚電性材料のほどんど全てを使用可能である。なかでも低性専問数で高級点かつ低速気圧という性質をもつ過常の移場材料や、フォーミング処理で表面伝導形放出素子を形成する神臓材料や、2次電子放出係数の大きな材料などが舒通である。

具体例としては、LaB.、CoB.、YB.、GdB. などの関化物、TiN、ZrN、HfN などの関化物、Nb. MO、Rh、Hf、Ta、W、Re、Ir、Pt、Ti、Au、Ag. Cu、Cr、A-、Co、Ni、fe、Pb、Pd、Cs、Baなどの金属、In:O.、SnOs、Sb:O.などの金属設化物、Si、Geなどの単編体、Agusなどを挙げることができる。

電極 1 . 2 の材料としては、一般的な導電性材料 . Au . Pt. As等の金属の他 SnO .. ITO 等の酸化物 導電性材料 6 使用できる。電極 1 . 2 の厚みは数 100 人から数 μ m 根皮が 計ましい。また、電極 1 . 2 間の間間 L は数 100 A ~数 100 A m .. 幅 W は数 μ m ~ 数 m m 程度が 計ましい。

「「「」では、例えば石英、ガラス等の電気 的絶縁性を有する材料が使用される。

本犯明における炭素質とは、純粋な炭素及び炭化物をいい、特に有機質炭素をも含む。

有機質炭素とは、純粋なカーボンや金属炭化物のカで構成されるものでなく、炭素元素を主体に含むものをさす。一般的には、炭素と水素を含むものをさすが、一部の水素のかわりにあるいは水素に加えてフッ素、塩素などのハロゲン元素を含んでいてももちろん良い。

本見明で用いられる有機質炭素は、(炭素)/(水素)の比が2以上であることが好ましい。この比が2以下であると特性のバラツキ防止や低真空下での安定性・寿命の向上が得られにくい傾向

にある.

有機質炭素は、上記(炭素) / (水素)比が 2 以上のものを選んで微粒子として複合数粒子化に用いてもよいが、(炭素) / (水素)比が 2 以上であっても複合数粒子化した有機質炭素を熱処理等によって(炭素) / (水素)比が 2 以上になるよう調整してもよい。 従って、有機質炭素としては、微粒子化できる有機化合物であれば、ほとんど全ての有機化合物が使用可能である。

(炭素) / (水素) 比は化学分析手段で分析できる。例えば、試料を燃焼する CBN 元素分析法による例定によれば 6.1 % のオーダーで測定が可能である。

次に、請求項第3項の発明に係る表面伝導形放出業子を、その製法と共に更に説明する。

複合微粒子とは、複数種の微粒子が均質な組成をもつ状態をいい、一般には、触媒用のCu-Zn 二元系組微粒子がよく知られている。

本発明においては、上記複合数粒子を、少なく とも炭素質の数粒子 6 を含む形態にするわけであ

るが、その製法例を第3回に基づき説明する。勿 論、この複合数粒子の製法は以下の方法に限られ るわけではない。

まず飲無質微微で その製造方法であるが、このは では例えばでするの検索質が利用できる。ガチー を別は別が入口の質が対力には (例系 5 5 km 人の 2 5 km 人の 3 5 km

非炭素質電子放出材料数粒子7の製造には、例えば抵抗加熱法が利用できる。つまり微粒子生成室14中に配置されたるつば15中に蒸発源として非

世界質量子放出材料を入れ、外部電源18を用いてるつぼ15を蒸発額が蒸発する温度まで加熱する。
るつぼ15はカーボンるつぼ、アルミナるつぼ等より目的に応じて適宜退択される。このとを微粒子生成 第14も前述と何様に排気系 9 により予め8×10-17or以下の真空度にひいておく。更にこのと8キャリアガスをキャリアガス導入口17からほ入する。

 成し、虹極1、2間に分散堆積させる。

上記被位子ピームを形成するために、空襲共振器 10と 微位子堆積 218及び 数粒子生成 114と 微位子堆積 218及び 数粒子生 大ノズル 19. 20を目的とする方向を向け 四り付けておく。この特のノズル 径は目的に応じて近直退状される。 勿論 微位子ピーム形成手段としては、上記解小位 メノズル 19. 20以外にも、末 な公別のものすべてが ボリフィス、 輸送管券 従来公別のものすべてが 連川可能である。ただし 微粒子ピーム の指向性・ビームの 収 英位を 考慮すると、 細小 本 大ル 19. 20が より 好ましい。 また、 両ノズル 19. 20と 基 仮間 矩 軽 は、目的に 応じて 透 12 定されるが、 好ましくは 10~300mm である。

庆素質及び非皮素質電子放出材料微粒子6.7 の粒径は、炭素質数粒子6が非皮素質電子放出材料微粒子の1/3 以下であることが好ましい。炭素質数粒子6に関しては、100 人以下が好ましく、より好ましくは50人以下である。非炭素質電子放出材料効粒子に関しては、50人~1000人が好まし

く、より好ましくは100 人~100 んである。

この様にして形成された両ピームが、その広がりにより重ね合わさり、複合機粒子を形成するわけであるが、炭素質微粒子のが非皮素質電子放出材料機粒子でを定性から保護する。上記概念により作買した電子放出素子の新面積式区を第2図(a)に示す。つまり炭素質数粒子の外線

になっていると考えられる。勿論、説素質微粒子のの形となっていままな質な子放出材料微粒子で同志が起来することはあるが、この確単は炭素質微粒子の経験には、質量をは、ないので、実質上所見しならない。多少の上記の疑嫌が起こったとしてなる、分ない。また、この割合の関係をは、である程度期間可能である。

本発明の表面伝導形放出者子は、例えば固復表示領徴の位子派として利用されるもので、1個のみを用いて単一の電子派による固像表示装置としてもよいが、複数値を一列又は複数列に並べ、マルチ形の電子原を備えた固像表示装置とした方が有利である。

〔作 用〕

政 素 質 の 微 粒 子 6 又 は は 誤 6 ° に よって 、 特 性 の パ ラ ツ キ が 少 な く な り 、 安 定 で 、 課 皮 ム ラ の 少な く な る 理 由 に つ い て 詳 組 は 不 明 で あ る が 、 電 子 放 出 を 行 う 数 粒 子 の 表 面 よ り 上 記 炭 素 質 の 表 面 が

ガス分子の吸着等による電子放出部5の表面変質が赴けられ、その結果として特性変化を防いでいると考えられる。

[実施例]

第4団は本発明に係る画像表示装置の一実筋例 を示すもので、図中、後方から前方にかけて職 に、 本表面伝導形故出素子 21を多数並べて配置し た 背 面 基 体 22、 第 1 の ス ペー サー 23。 瓦 子 ビ ー ム 流を制御する制御電極24と電子ピームを蛍光体25° に集束させるための後束電優25とを異端し、一定 の間隔で孔 17のあいている電極器 板 28、 筑 2 のス ペーサー 28、各本表面伝導形放出素子 21に対向す る世光体 2.5及び電子ピームの加速電極 (図示され ていない)を具備した値位表示郎となるフェー スプレート10が設けられている。上記各様应略品 は、端部を低融点ガラスフリットにて封着され内 邸を実空にして収納される。実空俳気は、実空俳 気食 31にて排気しつつ、抑記フェースプレート 30、 背面苗体 22、 スペーサー 23、 29 平の 外 四 数 全 体を加料限ガス処理し、低融点ガラスフリットの

軟化後封着して冷却し、真空排気部31を封止して終了する。即ちフェースプレート30、スペーサー23、29と背面基体22とで構成される内部空間は、 融着した低融点ガラスにより封着された気密構造 となっている。

スペーサー 23, 29や 電極基板 28はガラス、 セラミックス 等を使用し、 電極 24, 26はスクリーン印刷、 蒸着等により形成される。

上記画像表示装置によれば、割切電極 2 4 で電子 ビームをコントロールしつつ、集束電極 2 8 と加速 電極に電圧を印加して、本表面伝導形放出素子 2 1 から放出された電子を任意の蛍光体 2 5 に照射し てこれを発光させ、画像を形成することができる。

実施例」

石英ガラスからなる絶縁性の基板4上に、誤厚 1000 A の SnO.からなる薄韻3と、顔厚1000 A の Ni からなる電極1,2を形成した。

次いで、電極1と電極2の間に約30Vの電圧を 印加し、得損3に過電し、これにより発生する ジュール熱で薄膜3を周所的に、電気的に高性抗な状態にした電子放出部5を形成し、磁電子放出部5の表面に改業をアーク無着して調厚100 人に成版し、炭素被膜を形成した電子放出素子を得た。

この様にして得られた電子放出累子の電子放出特性を制定した結果、 15 V の印加電圧で平均放出電流 0.5 mA 、 放出電流の安定性 ± 5 %程度の安定した電子放出が得られた。

実施例 7

た.

印加電圧14V、 真空度 | × 10 **Torr程度の条件下において、 炭素被膜の膜厚 | 人に対する放出電流の安定性の関係を求めたグラフを探 5 図に示す。

第 5 図から明らかなように、炭素被膜を用いた場合、炭素被類の誤厚は数人から300 人程度が最も好ましいことが認められる。

さらに、炭化物の炭素質被調材料からなる被膜を可様に実験したとこう、TiC、ZrC、HfC、TaC、WC等の導体の炭素質被調材料からなる被膜は機厚数人から300 人程度が最も許ましく、またSiC 等の半導体の炭素質波膜材料からなる被鏡は膜厚数人から250 人程度が最も許ましい結果が得られた。

医施例 3

地球性の苗板4に石英ガラスを用い、超種1と互体2に数率1000人のNiをEB蒸巻し、フォトリソグラフィー技術により、電子放出部5を編300mm、期級10mmで形成した。

次に、電極 1 、 2 間へ電子放出材料を、 1 次粒径 80~200 人の Sa0。分散被(Sa0。: 1 g、 溶料: WEK/シクロヘキサノン= 3/1 1000cc、ブチラール: 1 g) をスピンコートして生布し、250 ℃で加熱処理して電子放出部 5 を形成した。次いで、炭素をアーク蒸着により膜厚100 人に成膜して炭素質複膜 6 を形成した。

この様にして得られた電子放出素子の電子放出特性を測定した結果、14Vの印加電圧で平均放出電流0.6μA、放出電流の安定性±4%程度の安定した電子放出が得られた。

实施例 4

第 6 図に示した装置は、数位子生成 室 14 と 数位子 推 積 室 18 及 び そ の 2 室 を つ な ぐ ノ ズ ル 20か ら 構成され、 基板 4 は 数位子 堆 積 室 18 内 に ノ ズ ル 20 と

・ 特別平1-309242(フ)

向き合わせてセットした。排気系9で真空度を 5 × 10⁻⁻Torrまで排気した後、Agガスをキャリア ガス 導入 口 17から 数 粒子 生 成 意 14へ 50SCCN 液 し た。作成条件は数粒子生成室14の圧力5×10°® Torr. 放粒子堆積室 18の圧力 1 × 10-4Torr. ノ ズル 径 5.mm → . ノズルと苗板間距離 150mm とし t: .

次にカーボン製るつほ15の変発源よりPdを前述 条件下で蒸発させて、生成したPd数粒子をノズル 20より吹き出させ、シャッタ12の開閉により、所 定量を堆積させる。このとき、Pc微粒子の堆積厚 せ100 人である。姓位子は茲仮4全面に配置され るが、形成される電子放出部5以外のPd数粒子は 実質的に輩圧が印加されない為何らの支持もな い。 Pd微粒子の径は約50~200 人で、中心粒径は 100 人であり、Pd数粒子は蒸板4上で島状に数在 していた.

さらに前記Pd数粒子上にブラズマ重合にて炭化 水素膜を成膜した。成膜条件はCH。(メタン) 滋量 ; 1.6SCCM , 放電形式: AF放電 (用液酸20kHz).

投入型力: 120 W, CH4 圧力: 30mTorr , 電低間 **拒 は: 50mmとした.**

こうして1つの基板4上に18個の菓子を作製 し、これを背面基体22とし、第4回に示した様に 質 箇 基 体 22と スペーサー 23、 29と フェースプレー ト 30 を 550 でで脱ガス処理した後、真空引きし ながら低融点ガラス(コーニング社半田ガラス 7570) を用いて封着した。その後、真空引きしつ つ冷却して、1.1 × 10 ** Torrで真空排気部31を封 止した。また、ダミーとして、ブラスマ五合腹を 前に処理したものを分析した結果、ブラズマ重合 該は化学分析法によって、 C/H 比 6.2 、 鎮厚は 130 人であることがわかった。

こうして上記素子を上記低異空条件下で画像表 示装置として評価した結果を第1表に示す。

実籍例4のプラズマ重合額の代わりに日本チバ ガイギー社の顔料「Irgazin Red BPT」を

(以下余白)

法(抵抗加熱法)で成蹊した以外は実施例9と同 様に細僚表示装置を製造した。顧偉表示装置の内 部英空度は1.0 × 10° Torrで、最終的な蒸着額の C/N 比は 8.7 、 II 厚 は 200 人であった。この 素子 を上記低其空条件下で確僚表示装置として評価し た結果を第1表に示す。

実 拡 例 6

英范供4のプラズマ並合額に代えて、アクリル アミド樹脂をスピンコート法で生布した以外は実 箱倒4と同様に動像表示装置を製造した。なお、 アクリルアミド樹酸は、アクリルアミド 150 、ス チレン400 、アクリル世エチル460 、 m-プタノー ル 1000の 重量比で混合し、クメンハイドロバーオ キシドと tert-ドアシルメルカフタンのレドック ス系でラジカル反応させて、下式に示す三元共宜 合物を得た。

このコポリマーはブクノール俗程になってお り、この溶液よりスピンコート法で電子放出部5 上に並親をつくった。 塗 終後 200 で l brかけて 熱 硬化させて樹脂の塗布を完了した。

この君子を用いて製造された面像表示装置の内 部真空度は1.2 × 10° Torrで、最終的な有機化合 物質の調準は約50Å、C/B 比は2.1 となってい た。この評価雑果を第1表に示す。

実 筋 例 7

実施例4のPb微粒子に代えて、1次粒径40~ 200 人の SnOe分 散 舷 (SnOe: 1 g . 溶 剤 : NEK/シ クロヘキサノン= 3/1 も 1000cc、ブチラール: しょ) モスピンコートして生布し、250 での加熱 処理にてSnO.微粒子額を形成した。次にこの上に ポリフェニレンスルフィドを高角波スパッタ法で 成ねした。スパッタの方法としては、真型袋屋内

をいったん10°'Torrの高真空にし、Arを導入して 2 × 10 **Torrで 13.56WHzの高周波を印加し、ポリ フェニレンスルフィドのターゲット側を負極、甚 板4側を正極となるように正極パイアスをかけ た。高周波投入電力は300 Wである。これ以外は 実施例4と同様に画像表示装置を製造した。

画像表示装置の内部真空度は B. Si× 10 **Torrと して、 最終的なスパッタ膜の 職準は 140 人で、 C/N 比は5.3 であった。この評価結果を第1表に 示 す .

実施 例 8・

実筋例でのスパッタ額に代えて、アクリル酸メ チルエステルのオリゴマー (分子量約3000) をト して乾燥させた以外は実施例7と同様に面像表示 装置を製造した。 圏像表示装置の内部真空度は 1.8 × 10 ** Torrで、 最終的な協議は誤厚約30~ 40人、 C/H 比は2.8 となっていた。この評価結果 を第1表に示す。

比較例 1

ト 30を 480 ℃で脱ガス処理し、真空引きしながら 低融点ガラス (コーニング社半田ガラス7570)を 用いて封着した以外は実施例6と同様に顕像表示 装置を製造した。このときの国像表示装置の内部 真空度は 1.0 × 10-*Torrであり、最終的なプラズ マ重合膜の C/H 比は 1.3 、 額厚は 180 A であっ た。評価結果を第1表に示す。

(以下余白)

実施例4に於いて、ブラズマ仮合膜をつけな かった以外は実施例4と同様に製造した業子を比 蚊保 1 として評価した、個像表示装置の内部真空 度は1.1 × 10-*Torrであった。評価結果を第1表 に示す、

比较例 2

実施例でに於いて、ポリフェニレンサルファイ ドのスパック誰をつけなかった以外は実施例でと 同様に製造した試料を比較例2として評価した。 面 仮 表 示 装 置 の 内 都 真 空 度 は 1.1 × 10 ° ° Torrで あ った。評価結果を第1表に示す。

比較例3

実施例4に於いて、ブラズマ重合腹の厚みを ルェンに 6000pps の割合で溶解してスピンコート . 500 人にした以外は実施例4と同様に製造した試 料を比較例3として評価した。顕像表示装置の内 郎真空度は1.2 × 10 **Torrであった。評価結果を 第1長に示す。

比較例 4

実施例6に於いて、画像表示装置の製造工程で 背面基体 21と スペーサー 23, 29とフェースプレー

 検出電荷 お黙子の放出 電子放出 10点の氏料・電子 保護登場			•	K -		
\$600+100		超世形英	も裁子の数比異説の安定を	14 中 65 田 23 田 33 田 33 田 33 田 33 日 33 日 33 日 33 日 3	10点の試料中電子 放出しなかった点数	低真空条件下の 建铁電子放出將命
155 + 150	美国四9	600 + 300 - 100nA	±7%~±12%	1.1×10.1	0	四金 001 <
1056-250nA ± 9%~±14% 0.9×10" 0 908-200nA ± 6%~±11% 1.9×10" 0 1100-250nA ± 12%~±18% 1.7×10" 0 1100-550nA ±12%~±13% 1.6×10" 2 100-550nA ±12%~±13% 1.6×10" 2 100-650nA ±11%~±61% 2.0×10" 3 100-150nA ± 6%~±14% 1.2×10" 0 1000-750nA ± 8%~±40% 1.0×10" 0	01 医斑状	750 + 150 750 - 250nA	±4%~±16%	1.3×10-	0	
900+200 1100-1500A 1100-1500A 1000-1500A 1000-1500A 1100-1500A 11100-130A 11100-130A 11100-130A 11100-130A 11100-130A 11000-130	米格例11	+ 150 1059 - 250nA	±9%~±14%	0.9×10.4	0	ŧ.
1100_250aA ±9%~±16% 1.7×10°° 0 1000_650aA ±12%~±73% 1.6×10°° 2 700_450aA ±13%~±61% 2.0×10°° 3 700_100aA ±6%~±14% 3.2×10°° 0 1000_750aA ±8%~±40% 1.0×10°° 0	米部图12	900 + 200 900 - 300nA	*******	1.9×10*	0	•
1000 + 300 100 - 558nA ± 12%~±73% 1.6×10.* 2 700 - 559nA ± 11%~±61% 2.0×10.* 3 700 - 159nA ± 6.8~±14% 3.2×10.* 0 1000 - 750nA ± 8.8~±40% 1.0×10.* 0	米施图13	1100	¥91∓~%6∓	1.7×10"	0	*
708-550A ±11%~±61% 2.0×10.* 3 700-150 ±6.8~±14% 3.2×10.* 0 1000-750A ±8.8~±40% 1.0×10.* 0	मध्या	1000 + 300 1000 - 650nA	*11%~ + 73%	1.6×10"	2	18~63
700+150 1000+300 1000-750nA ± 8 %~±40% 1.0×10" 0	H & M 2	100 + 350 700 - 650nA	%19 =~%1 17	2.0×10.*	3	31~96
1000+300 ±8%~±40% 1.0×10" 0	H 62 64 3	700 - 100nA	X11T~K9T	3.2×10**	0	> 100
	HE2014	1000 + 300 1000 - 750nA	*017~*87	1.0×10.1	0	001 < ~\$6

なお、 数1 数中におけるデータは、10点の数字の平均とそのバラツキを示しており、 放出電流 I。に対し安定性とは Δ I。/I。 で表わされる。また、電子 放出 効率は、電子 放出 都をはさむ 電極 間境 合いと I。の比 I。/I,の値である。 連続電子 放出 寿命は、電子 放出 節5 をはさむ 電極 I,2 間に 14 V を 退税 印加し、電子 放出 が 観測されなく なるまでの時間をさす。このとまの電子 ビーム加速電極の電位を I KV、電子 放出 部5 と 蛍光体 15までの距離を 5 mmとした。

第1 表よりものでとが説みとれる。まず原材特殊のでC/H 比よりもの像表示袋を製造工程を経たなっての食炭素は C/B の比が大きくなっての意気である。 は質皮素を被しした素子を回っている。 にこれを 推停しつつ パグラウ にを がくし、 安定性を増し、 野命、 佐賀性をれば、 欠陥 で ない 高精細性で 高岡質な装置が得ることができ、 低真空下でも特性劣化が見られず、 10・・~

10-"Torrの真空下の特性と比較してもそん色ないことが決みとれる。

寒 旅 例 9

清浄した石英製の基板4上にNiの電極1、2を3000人厚で形成し、フォトリングラフィーの手法を用いて第1回に示した様なパターンを形成した。ただしWは2 xe. Lは300xe とした。

次に上記基板 4 を第 3 図に示した真空装置内に入れるが、真空装置は軌迹の様に空刷共振器 10. 数粒子生成宝 14、数粒子堆積宝 18 8 3 以 それらをつなぐ 額小 拡大 ノ ズル 19、20から構成されている。そして 研気系 9 で真空度が 8 × 10-*Torr以下になるまで研究した。

その 後空 製 共 版 計 10内 に 原 料 ガ ス で あ る CII、 ガス を 3 SCCN、 キャリア で あ る 水 素 ガ ス を 147 SCCN 混合 後 調 入 し た 。 そ し て 導 波 管 12 よ り マ イ ク ロ 波 を 150 W 投 入 し た 。

また、 数粒子生成室 1.4中のカーボン るっぽ 1.5 に Pdを入れ、 外部電源 1.6により、 るっぽ温度を 1600℃に上昇し、 Pdを蒸発させた。このと 8 キャ

リアガスとしてアルゴンガス &OSCCHをキャリアガス将入口 17より収入した。

こうして生成した炭素質微粒子 6 と P d である非

炭素質 電子 放出 材料 微粒子 7 を それぞれノスル

19. 20から 苗板 4 へ、圧力 差を利用して吹きつけ

た。この時の 空間共振器 10. 微粒子生成 章 14. 微

粒子 堆 積 左 1 6 の 圧 方 は それ ぞれ 4 × 10 · · . 5 ×

10 · · . 2.6 × 10 · · * Torrであった。またノズルルをは

関者と も 3 mm e . ノズル 基板 間距離は 200 mm とし

た。更にノズル 19. 20はピームの中心方向が各々

あ返 4 の 中心を向くように調理した。 勿嫌 ピームが 保

の広がりにより、目的以外の場所にもピームが 保

来するが、 不必要認には、電圧的 加が起こらない
ので素子自体には何ら影響はなかった。

この堆積物を高分解能FE-SEMにより複素したところ、 粒径 120 ~180 人の数粒子と粒径 40人程度以下の粒径の微粒子の存在が確認された。また何様の条件によりサンブルを作成し、TEM により超なしたところ、粒径の大きいものがPdであることがわかった、以上より目的とする複合数粒子を含

ひ衆子であることを確認した。

次にこの数子を真空度 5 × 10 **Torr以下で、放出電子の引き出し用の電腦を基板面に対し乗電方向に5 mm上方に配置し、1.5kV の電圧をかけ、電価1,2 間に14V の電圧を印加して電子放出特性を降価した。

この結果、平均放出電流 0.7μk 、放出電流の安定性 ± 5 % 程度の安定した電子放出が得られた。

またこの実験を複数回行ない、おおむね良軒な 両現性を得た。

変施例10

空野共優 数 10に 投入する マイクロ 放 パワーを 120 W と した以外 は実施例 9 と 同様の 支験を行 なった。この堆積 物を実施例 9 と 同様に 高分解能 FE-SENにより 優 察 した結果、 粒径 120 ~ 180 人の 数粒子と粒径 70人 程度の 数粒子の存在が 確 22 された。

この 素子に 関して 6 同様に 電子 放出特性 4 評価 した結果、 平均放出電流 0.6 mA 、 放出電源の安定 性土7%程度の安定した電子放出が得られた。 宴箱 例 [1

P d 微 拉 子 の キ ャ リ ア で あ る A r ガ ス 流 量 を 3 O S C C M とした以外は実施例9と同様の実験を行なった。 この堆積物を実施例9と同様に高分解能FE-SEMに より観察した結果、粒径が70~100 人の数粒子 と粒径(0人程度以下の微粒子の存在が確認され

この君子に関しても同様に電子放出特性を評価 した結果、平均放出電流 0.6μλ、放出電流の安定 性 ± 10% 程度の電子放出が得られた。

実施例12

旗 発 顔 と し て Pdの 代 わ り に Au、 る つ ぼ 温度を 1080℃とした以外は実施例9と同様の実験を行な った。この堆積物を実施例9と四様に高分解能 FE-SEXにより観察した結果、垃圾が110~160 人 の微粒子と粒種 40人以下程度の微粒子の存在が認 められた。また実施例9と同様に、TEM 用のサン プルを作成し、粒準の大きいものがAuであること を確認し、実施例9と同様に目的とする複合数粒

第2回は請求項第4項の発明の説明図で、(a) は 平面図、(b) は断面図、第3図は額求項第3項の 発明に係る表面伝導形放出素子の製造方法の説明 図、第4回は請求項第5項の発明の一実施例を示 す分解状態の料視図、第5回は実施例2で得られ た炭素被額の厚さと放出電流の安定性の関係を示 ナグラフ、第6回は実施例4における素子の製造 方法の説明図、第7図は従来技術の説明図であ

3 : 溥博、 4 : 基板、 1.2:電極。 6:炭素質材料做粒子。

7 : 非 炭 索 質 電 子 放 出 材 料 微 粒 子 、

5; 電子放出師、

7':位子放出材料做粒子。 6 ': 炭素質被順、

出願人

代理人

子気子が得られていることがわかった。

この君子に関しても同様に電子放出特性を評価 した結果、平均放出電流 0.8 mA 、放出電流安定性 ±8%程度の安定した電子放出が得られた。

実施例13

素子作製は実施病 9 と全く両様にして行ない。 電子放出特性の評価の際の真空度を 4 × 10 - * Torr とした以外は実施例9と全く同様に電子放出特性 を拝価した。その結果、平均放出電流 0.6 # A 、 放 出電流の安定性±6%程度の安定した電子放出が 切られた.

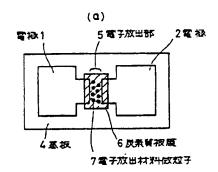
[発明の効果]

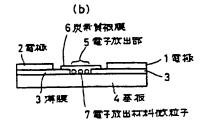
以上説明した通り、本発明によれば、特性のバ ラッキが小さく、低真空でも安定で寿命の長い表 面伝導形放出素子及び高精細で高胞質の画像表示 装置をつくることができ、 極めて信頼度の高い 製 品提供に寄与することが期待できる。

4. 図面の簡単な説明

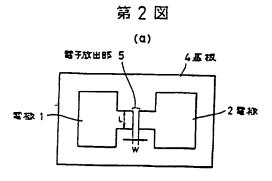
第1回は請求項第1項の発明の説明図で、 (a) は平面図、(b) は電子放出部付近の拡大断面図、

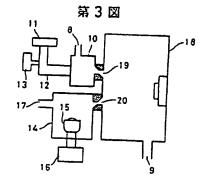
第1図

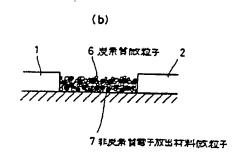


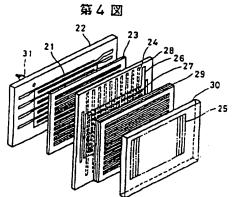


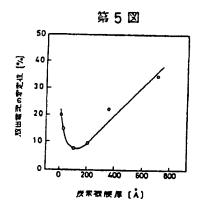
特閒平1-309242(11)

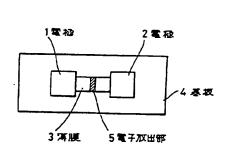




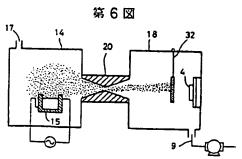








第7図



					•.
					•
					•
				•	
	٠.				
	•				
		v			
					٠